

2022 하반기 삼성전자 취업캠프

- ※ LG 전자 지원예정자 포함 (삼성전자 DX 부문)
- ※ SK Hynics 지원예정자 포함 (삼성전자 DS 부문)
- ※ 기타 ICT 기업 지원 예정자도 참가 가능

CAREER

커리어4.0(협) 제공



목 차

- 1 삼성전자*의* 채용일정과 규모
- 2 삼성전자*의* 채용 Process
- 3 삼성전자*의* 2대 채용부문
- ✓ 4 삼성전자*의* 취업캠프
- 5 삼성전자 취업캠프*의* 강사진

거의 모든 대기업이 수시채용 중인 가운데
나홀로 국내 최다 정기 공채 기업인

1. 삼성전자의 2022 하반기 **✓** 채용일정과 규모

▷ 삼성전자 22년 하반기 채용일정

- 서류접수 9월 1주~2주

- GSAT 11월 초

- 면접 12월 초

- 합격자발표 12월 말

▷ 최근 3년 채용규모

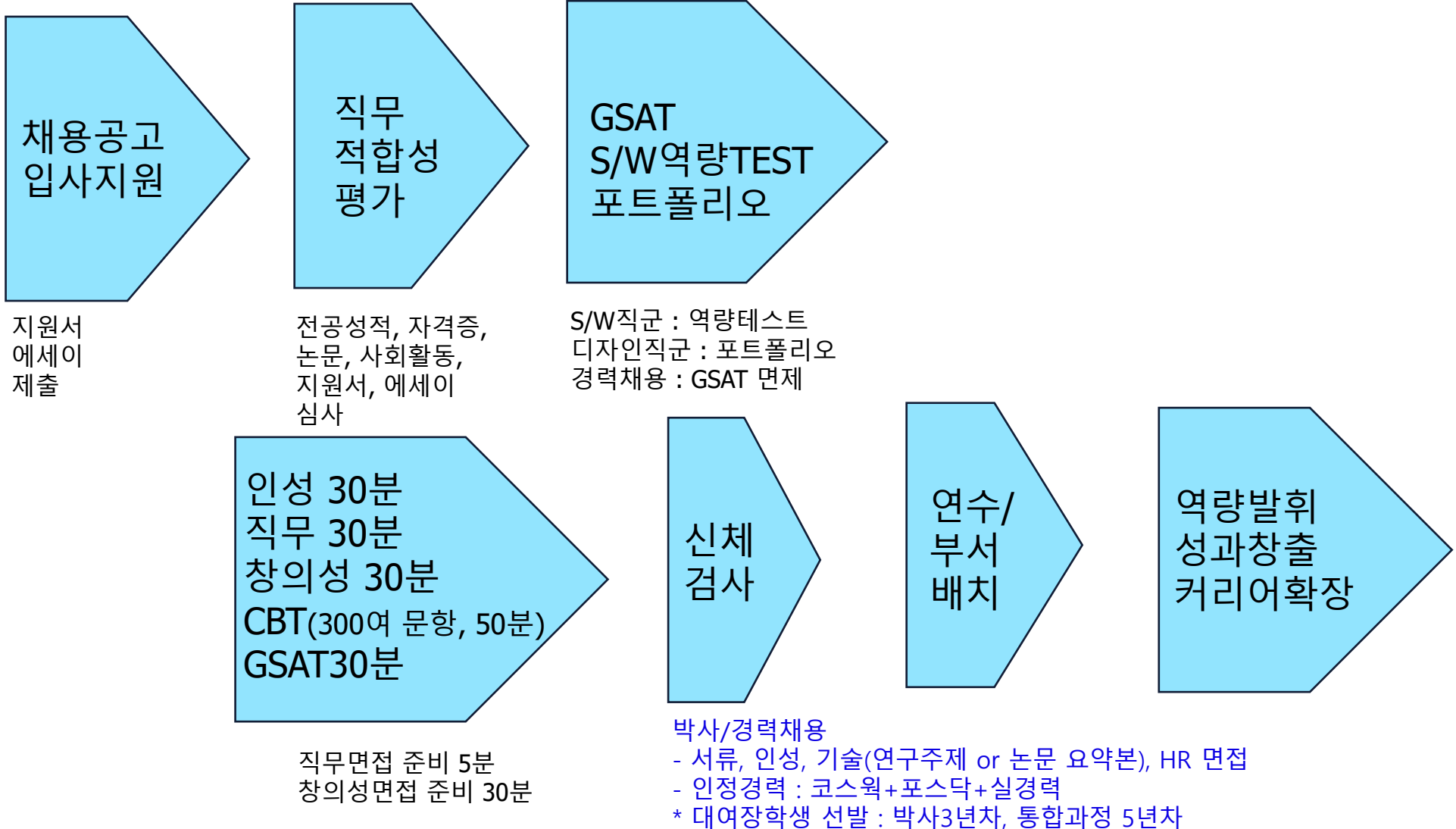
- 그룹전체 : 4만명 이상/

반도체, 바이오 등에 240조원 투자

- 삼성전자 : 사업부별 시장과 기술
변화에 대응하는 채용 규모 운영

2. 2022 하반기

삼성전자의 채용 Process



3. 삼성전자의 2대 채용부문

▷ DS : Device Solutions

◆메모리, 파운드리

메모리 부분은 SK Hynix도 해당

◆S.LSI

◆LED D

▷ DX : Device eXperience (종전 CE/IM 부문을 합침)

◆VD(영상디스플레이)

이하 LG 그룹, 삼성그룹 타 계열사 지원하는 경우도 해당

◆생활가전

◆의료기기

◆네트워크사업부

◆로봇사업

◆CX. MDE센터

◆MX(휴대폰, 노트북)

◆네트워크(통신장비) 생활가전

◆의료기기

삼성 에세이,
면접 지도시
사업별 예시와
피드백이 중요

● 종전 CE : Consumer Electronics 소비자 가전부문

● 종전 IM : Information Technology & Mobile Communications 휴대폰, 통신장비, 컴퓨터

✓ 4. 삼성전자^의 취업캠프

※ LG전자 + SK Hynics + 기타 ICT기업
지원 예정자도 참여 가능

삼성전자 제 1차 캠프

(직무분석 & 입사서류 캠프) 온라인 ZOOM

시행적정기간 : 2022.8.8~9.7

서류와 면접
캠프 시기는
최적 기간
선택 필요

삼성전자 제 2차 캠프

(GSAT & 실무/임원면접 캠프) 온라인 ZOOM

시행적정기간 : 2022.9.8.~12.4

삼성전자 제 1차 캠프 (직무분석 & 입사서류 캠프) 온라인 ZOOM
시행적정기간 : 2022.8.8~9.7

번호	프로그램	강사/ 컨설턴트 수	시간	학생수 (평균)
1	삼성전자 채용분야별 직무분석 및 사업분석 특강 (2개 특강- DS & DX별 직무 및 최신 기술 핵심 정리) ● DS : Device Solutions 반도체 사업부 ※SK Hynics 지원예정자포함 ● DX : Device eXperience (종전의 CE+IM=DX 부문으로 명칭 통합) VD(영상디스플레이), 생활가전, 의료기기, 네트워크사업부, 로봇사업, CX. MDE센터, MX(휴대폰, 노트북), 네트워크(통신장비) ※LG 전자 지원예정자포함	2 (DS & DX 각각 진행)	1	100
2	삼성전자 채용분야별 입사서류 작성법 특강 ※ DS & DX 별로 입사서류 사례 특강		1	100
3	삼성전자 채용분야별 입사서류 1:1 클리닉 ※ DS & DX 별로 입사서류 클리닉		2~3	8~12
비고	※ 삼성전자 DS, DX 부문에 지원하는 모든 이공계·비이공계 (인문/사회/상경/디자인등) 참가 가능 ※ 시간수, 컨설턴트수는 학생수에 비례하며 증감 가능 ※ 기타 대학별 특수 상황은 협의 가능 (02-551-3056 / 010-5234-7196 / ccd016@career4.co.kr) ※ 참가생들에게는 타대학 타강사의 직무분석 강의를 2학기 공채기간 동안 계속 무료 제공			

삼성전자 제2차 캠프 (GSAT & 실무/임원면접 캠프) 온라인 ZOOM

시행적정기간 : 2022.9.8.~12.4

번호	프로그램	강사/ 컨설턴트 수	시간	학생수 (평균)
4	GSAT 모의고사 및 즉시 결과 분석 제공 (온라인 모의고사)	0	1	50
	GSAT 모의고사 해설 특강 & 삼성인성검사 대비요령	1	2	50
5	삼성전자 면접 특강 (2개 특강- DS & DX별 직무 및 최신 기술 핵심 정리) ● DS : Device Solutions 반도체 사업부 ※SK Hynics 지원예정자포함 ● DX : Device eXperience(중전의 CE+IM=DX 부문으로 명칭 통합) VD(영상디스플레이), 생활가전, 의료기기, 네트워크사업부, 로봇사업, CX, MDE센터, MX(휴대폰, 노트북), 네트워크(통신장비) ※LG 전자 지원예정자포함	2 (DS & DX 각 1인 진행)	1	50
6	삼성전자 개인별 실무모의면접 (2개팀- DS & DX) ※ DS & DX 별로 실무 모의면접	2 (DS & DX 각 1인)	2~3	8~12
7	삼성전자 개인별 임원모의면접 (2개팀- DS & DX) ※ DS & DX 별로 임원 모의면접		2~3	8~12
비고	※ 삼성전자 DS, DX 부문 서류심사에 합격한 모든 이공계·비이공계 (인문/사회/상경/디자인등) 참가 가능 ※ 시간수, 컨설턴트수는 학생수에 비례하며 증감 가능 ※ 기타 대학별 특수 상황은 협의 가능 (02-551-3056 / 010-5234-7196 / ccd016@career4.co.kr) ※ 참가생들에게는 타대학 타강사의 직무분석 강의를 2학기 공채기간 동안 계속 무료 제공			

5. 삼성전자
취업캠프의
강사진

註) 재직 중인 강사진 본인 요청에 의해 개인정보 보호차원에서 홍O동으로 표기하였습니다. 캠프 시행대학에는 full name이 추후 제공됩니다. 시행 일시와 참여생들의 전공/지원분야에 따라서는 강사진의 증감 변동이 가능합니다.

이
공
계
기
술
직

			
김O흥	정O승	김O수	이O형
성균관대 정보통신대학/ 전기전자공학과	연세대 전기전자공학 학사/석사	충남대 컴퓨터과학	성균관대 정보통신공학
삼성전기 - 연구개발 상무_ 휴대용단말기 개발	삼성전자 GSM 휴대폰 개발/ /상품기획/마케팅기획,영업, PM	삼성전자 미디어솔루션센터 책 임연구원	삼성전자 Exynos 7570 Bluetooth 개발/펌웨어 책임연구원, LG전자 무선통신
			
김O성	변O섭	신O선	양O관
한양대 전자공학과 석사 홍익대 화학과 학사	경일대학교 (경북) 전자공학	부산외국어대 컴퓨터공학(석사)	서강대 전자공학
<ul style="list-style-type: none"> □ 현 KAIST 촉탁 연구원 (반도체 공정 연구원) □ 삼성전자 종합기술원 수석연구원 (반도체공정설비연구-CVD, Dry Etch, Photo분야 공정개발 및 Display 공정연구-LCD, OLED 구동 TFT제조공정개발) □ 서울대반도체공동연구소 팀장 	삼성전자 LCD연구개발 및 양산 라인 운영 / 반도체 Logic IC FAB-Line 공정기술 Engineer / 정보통신 국설교환기 Test Engineer /TFT LCD 액정공정 양산 / 스마트폰 액정 커버필름 개발-양산	삼성전자-네트워크사업부/NMS LAB 한국공간데이터 - AI연구소 정보통신기획평가원(IITP) 국가연구과제 Cloud Computing, AI(인공지능), 딥러닝 부문 평가위원	삼성전자 생산관리, 생산기술, 해외공장관리 - 양산이관 및 신모델 양산 transfer, ramp-up, 안정화 - 양산모델 생산성 및 품질개선(양산 모델 공정 품질 관리) - 해외공장 set-up, capa 확충, 현지 관리(중국주재원)

이
공
계
기
술
직

			
김 O 모	문O호	고O우	이O창
독일 아헨공대 박사/핵융합전공 서울대 원자핵공학사, 석사	광운대 전자공학	인하대 화학	한국항공대학교 정보통신공학
삼성전자 종합기술원 유럽거점 長/ 바이오연구소, CTO전략팀 미래기술팀, 신사업발굴TF/R&D 관 리, Open Innovation	삼성전자 Package & Module 공정 기술 /Memory FAB 엔지니어링 /S MT Line Set-up 공정기술 및 생산관 리/DRAM Module 제품개발및 양산 DRAM Package(SOJ/TSOP) Lead Fr ame Plating 개선	삼성전자 Fab2부 공정엔지니어 /Anal og IC & Discrete products 양산 공정 (Process Merge, Skip, optimization) & Cleanroom Technology)/Power IC, MOSFET, IGBT, Analog IC & Discrete 제품 양산 공정 관리	삼성디스플레이 연구라인 품질총괄 ▷LCD 양산1,2-Line을 통합하여 차 세대 연구라인 Set-Up ▷OLED표준 Set-Up 및 수율개선 삼성전자[반도체/기술원] 공정기술 /NFC 차장, Nano Fab Center총괄
			
전O석	이O기	온O주	이O용
한양대 무기재료공학	홍익대학교 전자공학과	국민대 기계자동차공학	재능대학 (인천) 전자공학
삼성전자 LSI PA 수석연구원 기술연구소, 공정엔지니어, 반도체 제품개발, Foundry 사업부, 시너지 프로젝트팀 공정기술그룹(수석)(8"/ Product Engineer / Foundry 생산관리	삼성전자 반도체Product 엔지니어, PA 책임연구원/파트장 Samsung System LSI (LDI사업부) Product Engineer / Foundry 생산관리	삼성전자 무선사업부 개발실 책임 연구원, 갤럭시 개발 통신기술연구	삼성전자 글로벌CS팀 스마트폰 앱 개발, 갤럭시스마트폰, 태블릿 UI,GUI 전략과 파트장

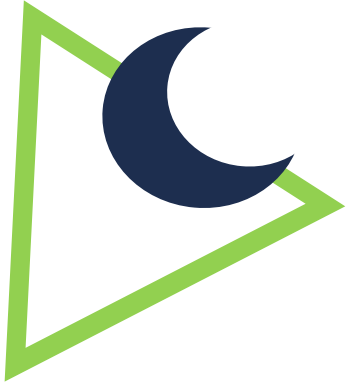
디
자
인

			
정오훈	안지	손오우	홍오표
School of the Visual Arts (미국) 그래픽 디자인 Pratt Institute (미국) Communications Design 석사 삼성전자 생활가전 과장/차장 시각 디자인 비주얼 커뮤니케이션(패키지 및 그래픽 디자인)	한양여자대학 시각미디어디자인 홍익대 (조치원) 커뮤니케이션디자인	이화금란고 디자인 전공 중앙대 (안성) 산업디자인학과 서울시립대대학원 공공환경디자인 석사	중앙대(안성) 시각디자인전공
삼성전자 생활가전 과장/차장 시각 디자인 비주얼 커뮤니케이션(패키지 및 그래픽 디자인)	삼성전자 시각디자인, 홍보그래픽 & 영상디자인 행사&전시 영상 및 그래픽 총괄 사내 그래픽 간행물 총괄	삼성전자 무선디자인팀 책임연구원 모바일폰 제품디자인 개발업무	삼성전자 영상디스플레이사업부 책임연구원 그래픽디자인 (SMART TV, OLED TV 등)

경영지원 · 해외부문

			
윤오우	김오수	김오선	서오원
연세대 경제대학원 경제학 석사 성균관대 경제학과 학사	한양대 전기공학	인하대 영어교육과	고려대 무역학 Southern Methodist University (Dallas, Texas, US) MBA
삼성전자 경영지원그룹 SK네트웍스 사업전략팀, 경영 지원실장	삼성전자 해외영업 부장 삼성전기 해외영업 대리	삼성물산 Hightech 해외영업팀장	삼성엔지니어링 해외영업 삼성전자 국내영업/마케팅

20년 역사의 취업진로교육 ·
취업 컨설팅 ·
현장실습 전문회사



커리어4.0



On-Line & Off-Line 취업교육

E-mail) chris@careerinst.co.kr

Tel)02-551-3056 HP)010-5234-7196

홈페이지) <http://www.careerinst.co.kr>

<http://blog.naver.com/chrisdb>

카카오톡) chris196701

본 제안서의 저작권은 커리어4.0(협)/㈜커리어 인스티튜트에 있습니다



Career Institute, Inc.
www.careerinst.co.kr

(주)커리어 인스티튜트

커리어4.0의 파트너사